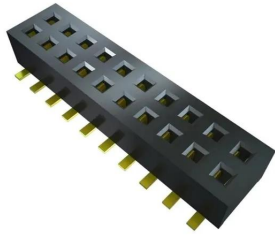




Industrial Automation Products & Solutions



Samtec CLP Series Horizontal Surface Mount PCB Socket, 16-Contact, 2-Row, 1.27mm Pitch, Through Hole Termination

ผู้ผลิต : Samtec

รหัสสินค้า : CLP-108-02-L-D-K-TR

Overview

Samtec CLP ซีรีส์ เป็น dual wipe socket โปรไฟล์ต่ำ ระยะห่างพิน 1.27mm โดยในคำอธิบายระบุรูปแบบ lead แบบ surface mount และ contact แบบ dual wipe ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นคงของการติดต่อ

คุณลักษณะสำคัญคือโปรไฟล์ต่ำและ contact แบบ dual wipe ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการเชื่อมต่อ เหมาะกับการออกแบบบอร์ดที่ต้องการความบาง อย่างไรก็ตามมีข้อมูลบางอย่างในสเปคที่ควรตรวจสอบความสอดคล้อง (เช่น จำนวนตำแหน่ง/contacts และวิธีการต่อสาย)

Features

- Number of Contacts: 16
- Number of Rows: 2
- Pitch: 1.27mm
- ประเภท: Dual Wipe Socket
- Mounting Type: Surface Mount (ตามสเปค)
- Body Orientation: Horizontal
- Termination Method: Through Hole (ตามสเปค)
- Series: CLP
- Series Number: CLP-108-02-L-D-K-TR

Applications

- การออกแบบ PCB ที่ต้องการโปรไฟล์ต่ำและการเชื่อมต่อที่มั่นคง รวมถึงการติดตั้งแบบ SMD (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Contacts	16
Number of Rows	2
Pitch	1.27mm
Type	Dual Wipe Socket
Mounting Type	Surface Mount
Body Orientation	Horizontal
Termination Method	Through Hole
Series	CLP
Series Number	CLP-108-02-L-D-K-TR



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com